SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER DEVICE

Publication number: JP7321594 Publication date: 1995-12-08

Inventor: SUGIYAMA MASAHIKO; HORIO YASUBUMI; SUZUKI KENJI

Applicant: NGK INSULATORS LTD

Classification:

- international: H03H9/25; H03H9/00; (IPC1-7): H03H9/25

- European:

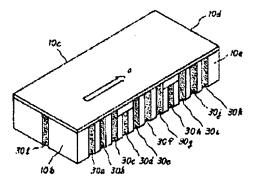
Application number: JP19940125175 19940607

Priority number(s): JP19940125175 19940607; JP19940063681 19940331

Report a data error here

Abstract of JP7321594

PURPOSE:To provide a surface acoustic wave filter device for which out-of-band attenuation characteristics are improved. CONSTITUTION:A first signal input terminal 30d and a second signal output terminal 30h are formed at the first side wall part 10a of a package body and a second signal input terminal and a first signal output terminal are formed at a second side wall part 10c opposite to the first side wall part 10a. Ground terminals 30a to 30c or the like are arranged respectively between the first signal input terminal 30d and the second signal output terminal 30h and between the second signal input terminal and the first signal output terminal and the grounding terminals are directly connected to a first conductor layer and a third conductor layer. By arranging the grounding terminals in such a manner, a signal input side and a signal output side are separated by the ground terminals in the package body, electromagnetic coupling between signal input and output is prevented and the out-of-band attenuation characteristics are substantially improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-321594

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.Cl.6

微別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

HO3H 9/25

A 7259-5J

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平6-125175

(22)出願日

平成6年(1994)6月7日

(31)優先権主張番号 特願平6-63681

(32)優先日

平6 (1994) 3 月31日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000004064

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 杉山 雅彦

爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

(72)発明者 堀尾 保文

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

(72)発明者 鈴木 健司

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

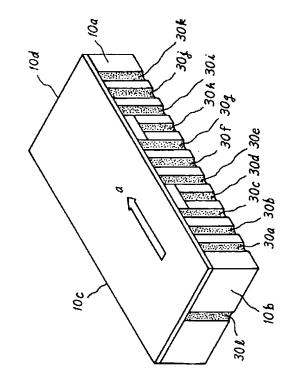
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

(54) 【発明の名称】 弾性表面波フィルタ装置

(57)【要約】

【目的】 帯域外減衰特性を改善した弾性表面波フィル タ装置を提供する。

【構成】 パッケージ本体の第1の側壁部に第1の信号 入力端子及び第2の信号出力端子を形成し、第1の側壁 部と対向する第2の側壁部に第2の信号入力端子及び第 1の信号出力端子を形成する。第1の信号入力端子と第 2の信号出力端子との間並びに第2の信号入力端子と第 1の信号出力端子との間にそれぞれグランド端子を配置 し、これらグランド端子を第1の導体層及び第3の導体 層に直接接続する。このようにグランド端子を配置する ことにより、パッケージ本体において信号入力側と信号 出力側とがグランド端子により分離され、信号入出力間 における電磁結合を防止することができ、帯域外減衰特 性を大幅に改善することができる。



20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】入力側変換器および出力側変換器がそれぞ れ形成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納 する基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体 と、導電性材料から成るキャップ部材とを具え、

前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した第1の 信号入力端子及び第2の信号出力端子と、前記第1の側 壁部と対向する第2の側壁部に形成した第2の信号入力 端子及び第1の信号出力端子と、第1のパッド形成面に 設けた第1の信号入力パッド及び第2の信号出力パッド 10 と、第2のパッド形成面に設けた第2の信号入力パッド 及び第1の信号出力パッドと、前記基板収納空間の底面 に形成され一部が側壁部を経てパッケージ本体の外側面 まで延在する第1の導体層と、前記第1及び第2のパッ ド形成面にそれぞれ形成され、側壁部を経てパッケージ 本体の外側面まで延在して前記第1及び第2の信号入力 パッド並びに第1及び第2の信号出力パッドをそれぞれ 前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及び第2の 信号出力端子に接続する第2の導体層と、上端面に形成 した第3の導体層とを有し、

前記入力側変換器の第1及び第2の信号入力電極並びに 前記出力側変換器の第1及び第2の信号出力電極をそれ ぞれ前記第1及び第2の信号入力パッド並びに第1及び 第2の信号出力パッドに接続し、

前記第1及び第2の側壁部の、前記第1の信号入力端子 と第2の信号出力端子との間並びに第1の信号出力端子 と第2の信号入力端子との間に第1及び第2のグランド 端子をそれぞれ設け、これらグランド端子を前記第1及 び第3の導体層に接続したことを特徴とする弾性表面波 フィルタ装置。

【請求項2】前記入力側変換器及び出力側変換器をトラ ンスバーサル型の変換器構造としたことを特徴とする弾 性表面波フィルタ装置。

【請求項3】前記圧電性基板の入力側変換器と出力側変 換器との間にシールド電極を設け、このシールド電極の 両端をそれぞれ前記第1及び第2のパッド形成面に形成 した第1及び第2のシールド電極パッドに接続し、これ ら第1及び第2のシールド電極パッドを前記第1及び第 2のグランド端子にそれぞれ接続したことを特徴とする 請求項2に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項4】前記入力側変換器及び出力側変換器を共振 器型構造の変換器としたことを特徴とする請求項1に記 載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項5】前記第2の信号入力端子及び第2の信号出 力端子を前記第1の導体層を介して前記グランド端子に 接続したことを特徴とする請求項1から4までのいずれ か1項に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項6】入力側変換器および出力側変換器がそれぞ れ形成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納 する基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体

と、導電性材料から成るキャップ部材とを具え、

前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した第1の 信号入力端子及び第2の信号出力端子と、前記第1の側 壁部と対向する第2の側壁部に形成した第2の信号入力 端子及び第1の信号出力端子と、第1のパッド形成面に 設けた第1の信号入力パッド及び第2の信号出力パッド と、第2のパッド形成面に設けた第2の信号入力パッド 及び第1の信号出力パッドと、前記基板収納空間の底面 に形成され一部が側壁部を経てパッケージ本体の外側面 まで延在する第1の導体層と、前記第1及び第2のパッ ド形成面にそれぞれ形成され、側壁部を経て外側面まで 延在して前記第1及び第2の信号入力パッド並びに第1 及び第2の信号出力パッドをそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力端子並びに第1及び第2の信号出力端子に接 続する第2の導体層と、上端面に形成した第3の導体層 とを有し、

前記圧電性基板の第1及び第2の信号入力電極並びに第 1及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッド に接続し、

前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及び第2の 信号出力端子を前記第1の導体層及び第3の導体層から 電気的に切り離したことを特徴とする弾性表面波フィル タ装置。

【請求項7】入力側変換器および出力側変換器がそれぞ れ形成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納 する基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体 と、導電性材料から成るキャップ部材とを具え、

前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した第1の 信号入力端子及び第2の信号出力端子と、前記第1の側 壁部と対向する第2の側壁部に形成した第2の信号入力 端子及び第1の信号出力端子と、第1のパッド形成面に 設けた第1の信号入力パッド及び第2の信号出力パッド と、第2のパッド形成面に設けた第2の信号入力パッド 及び第1の信号出力パッドと、前記基板収納空間の底面 に形成され一部が側壁部を経てパッケージ本体の外側面 まで延在する第1の導体層と、前記第1及び第2のパッ ド形成面にそれぞれ形成され、側壁部を経て外側面まで 延在して前記第1及び第2の信号入力パッド並びに第1 及び第2の信号出力パッドをそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力端子並びに第1及び第2の信号出力端子に接 続する第2の導体層と、上端面に形成した第3の導体層 とを有し、

前記圧電性基板の第1及び第2の信号入力電極並びに第 1及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッド に接続し、

前記第1及び第2の側壁部の、前記第1の信号入力端子 と第2の信号出力端子との間並びに第1の信号出力端子 50 と第2の信号入力端子との間に第1及び第2のグランド 3

端子をそれぞれ設け、これらグランド端子を前記第1及び第3の導体層に接続し、

前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及び第2の信号出力端子を第1の導体層から電気的に切り離したことを特徴とする弾性表面波フィルタ装置。

【請求項8】入力側変換器および出力側変換器がそれぞれ形成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納する基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体と、導電性材料から成るキャップ部材とを具え、

前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した第1の 10 信号入力端子及び第2の信号出力端子並びにこれら第1 の信号入力端子と第2の信号出力端子との間に形成した 第1のグランド端子と、前記第1の側壁部と対向する第 2の側壁部に形成した第2の信号入力端子及び第1の信 号出力端子並びにこれら第2の信号入力端子と第1の信 号出力端子との間に形成した第2のグランド端子と、第 1のパッド形成面に設けた第1の信号入力パッド及び第 2の信号出力パッドと、第2のパッド形成面に設けた第 2の信号入力パッド及び第1の信号出力パッドと、前記 基板収納空間の底面に形成され一部が側壁部を経てパッ ケージ本体の外側面まで延在する第1の導体層と、前記 第1及び第2のパッド形成面にそれぞれ形成され、側壁 部を経て外側面まで延在して前記第1及び第2の信号入 カパッド並びに第1及び第2の信号出力パッドをそれぞ れ前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及び第2 の信号出力端子に接続する第2の導体層と、上端面に形 成した第3の導体層とを有し、

前記圧電性基板の第1及び第2の信号入力電極並びに第 1及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッド 30 に接続し、

前記第1及び第2の信号入力端子、前記第1及び第2の信号出力端子並びに前記第1及び第2のグランド端子を、前記パッケージ本体の弾性表面波の伝播方向に沿う中心軸線及び弾性表面波の伝播方向と直交する方向に沿う中心軸線に対してそれぞれ対称になるように形成し、前記第1及び第2のグランド端子を前記第1及び第3の導体層に接続したことを特徴とする弾性表面波フィルタ装置。

【請求項9】前記第1及び第2の信号入力端子及び第1及び第2の信号出力端子を前記第1の導体層及び第3の導体層から電気的に切り離したことを特徴とする請求項8に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項10】前記入力側変換器及び出力側変換器をトランスバーサル型の変換器構造とし、前記圧電性基板の入力側変換器と出力側変換器との間にシールド電極を形成し、このシールド電極の第1及び第2の端部を前記パッド形成面に形成した第1及び第2のシールド電極パッドを介して前記第1及び第2のグランド端子にそれぞれ接続したことを特徴とする請求項8又は9に記載の弾件 50

表面波フィルタ装置。

【請求項11】前記第1及び第2の側壁部に一定のピッチで端子形成溝を形成し、これら端子形成溝に、前記第1及び第2の信号入力電極、前記第1及び第2の信号出力電極並びに前記第1及び第2のグランド端子を形成し、残りの端子形成溝にグランド端子を形成し、これらグランド端子を前記第1の導体層及び第3の導体層に直接接続したことを特徴とする請求項8,9又は10に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は弾性表面波フィルタ装置、特に帯域外減衰特性を一層改善した弾性表面波フィルタ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】トランスバーサル型の入力側変換器及び出力側変換器を圧電性基板上に形成し、所定の周波数帯域の信号を取り出す弾性表面波フィルタ装置が実用化されている。トランスバーサル型の弾性表面波フィルタ装置では、圧電性基板上に入力側変換器及び出力側変換器が互いに対向するように配置され、濾波されるべき入力信号が2本の信号線を介して入力側変換器に供給され、出力側変換器で変換された電気信号が2本の信号線を介して外部に取り出されている。圧電性基板はパッケージ本体内に収納支持され、パッケージ本体の外壁部に形成した4個の信号端子を介して信号の入出力が行なわれる。

【0003】トランスバーサル型の弾性表面波フィルタ 装置は、挿入損失が比較小さく、しかも良好な周波数特 性が得られるため、移動体通信をはじめとし、種々の通 信システムに利用されている。

【0004】また、別の構造の弾性表面波フィルタ装置として共振器型の弾性表面波フィルタ装置が実用化されている。この共振器型の弾性表面波フィルタ装置においても、圧電性基板上に入力側変換器及び出力側変換器が形成されると共に、これら変換器に並んで反射器が形成され、入力側変換器と出力側変換器との間で定在波を形成して所定の周波数帯域の信号を取り出すように構成されている。

【0005】これらトランスバーサル型及び共振器型の弾性表面波フィルタ装置は共に、変換器が形成されている圧電性基板がパッケージ本体内に収納支持され、パッケージ本体の外壁部に形成した2個の信号入力端子から入力側変換器に遮波されるべき信号が供給され、出力側変換器からの出力信号はパッケージ本体に形成した2個の信号出力端子から取り出されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】弾性表面波フィルタ装置を通信システム用のフィルタ装置として用いる場合、 ノイズの侵入を防止するためイメージ周波数域において 5

60dB以上の減衰特性を有することが要求されている。しかしながら、現在実用化されているフィルタ装置は、性能試験の段階では十分に60dBを超える減衰特性が得られているが、パッケージ内に収納してプリント基板上に実装して実際に使用すると、60dB以上の減衰特性が得られないのが実情である。このため、プリント基板上に実装して使用する場合、パッケージをシールドプレートのようなシールド手段で包囲して使用しているのが実情である。

【0007】従って、本発明の目的は、実装時において 10 別のシールド手段を用いることなく十分に実用化できる 帯域外減衰特性を有する弾性表面波フィルタ装置を提供 することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段並びに作用】本発明による 弾性表面波フィルタ装置は、入力側変換器および出力側 変換器がそれぞれ形成されている圧電性基板と、この圧 電性基板を収納する基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパ ッケージ本体と、導電性材料から成るキャップ部材とを 具え、前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した 第1の信号入力端子及び第2の信号出力端子と、前記第 1の側壁部と対向する第2の側壁部に形成した第2の信 号入力端子及び第1の信号出力端子と、第1のパッド形 成面に設けた第1の信号入力パッド及び第2の信号出力 パッドと、第2のパッド形成面に設けた第2の信号入力 パッド及び第1の信号出力パッドと、前記基板収納空間 の底面に形成され一部が側壁部を経てパッケージ本体の 外側面まで延在する第1の導体層と、前記第1及び第2 のパッド形成面にそれぞれ形成され、パッケージ本体側 壁部を経て外側面まで延在して前記第1及び第2の信号 入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッドをそれ ぞれ前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及び第 2の信号出力端子に接続する第2の導体層と、上端面に 形成した第3の導体層とを有し、前記入力側変換器の第 1及び第2の信号入力電極並びに前記出力側変換器の第 1及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2 の信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッド に接続し、前記第1及び第2の側壁部の、前記第1の信 号入力端子と第2の信号出力端子との間並びに第1の信 号出力端子と第2の信号入力端子との間に第1及び第2 のグランド端子をそれぞれ設け、これらグランド端子を 前記第1及び第3の導体層に直接接続したことを特徴と

【0009】本発明者が帯域減衰特性について種々の実験及び解析を行った結果、パッケージにおける入出力間の電磁結合作用が帯域外減衰特性に強く影響していることが判明した。すなわち、パッケージ本体の側壁部に形成した信号入力端子と信号出力端子とが接近するとこれら端子間に電磁結合が生じてしまい、直ちに帯域外減衰度が上昇してしまう。この際、信号入力端子と信号出力 50

端子との間の距離を大きくすれば、電磁結合の影響を軽 減することができる。しかしながら、これら端子間の距 離の設定には限界があり、また、バランスの点からも限 界がある。このため、本発明では、信号入力端子と信号 出力端子との間に接地されるべきグランド端子を配置 し、このグランド端子により端子間に電磁結合が生ずる のを防止する。この場合、信号入力端子と信号出力端子 との間に単にグランド端子を配置しただけではパッケー ジ全体の電磁結合を十分防止することができない。この ため、本発明では、互いに対向する側壁部上に形成した 信号入力端子と信号出力端子との間にグランド端子を配 置し、このグランド端子を圧電基板の下側に位置する第 1の導体層及び圧電性基板の上側に位置するキャップ部 材の両方に電気的に接続する。このようにグランド端子 を形成することにより、圧電性基板の下側に位置する第 1の導体層及び基板の上側に位置するキャップ部材も2 個のグランド端子によって入出間が電気的に分離され圧 電性基板を収納するパッケージ全体が2個のグランド端 子により入力側と出力側とにほぼ完全に分離され、パッ ケージにおける電磁結合が大幅に減少し、帯域外減衰特 性を大幅に改善することができる。この結果、プリント 基板に実装した場合、シールドプレート等の外部シール ド手段を用いることなくイメージ周波数域において60

【0010】本発明による弾性表面波フィルタ装置は、 トランバーサル型及び共振器型の両方の型式の弾性表面 波フィルタ装置に適用することができる。トランバーサ ル型の弾性表面波フィルタ装置では、圧電性基板を収納 するパッケージ側だけでなく圧電性基板側においても入 力側と出力側との間の電磁結合を防止することが好まし い。このため、トランスバーサル型の弾性表面波フィル タ装置は、圧電性基板の入力側変換器と出力側変換器と の間にシールド電極を設け、このシールド電極の両端を それぞれ前記第1及び第2のパッド形成面に形成した第 1及び第2のシールド電極パッドに接続し、これら第1 及び第2のシールド電極パッドを前記第1及び第2のグ ランド端子にそれぞれ接続したことを特徴とする。この ように、入力側変換器と出力側変換器との間にシールド 電極を設け、このシールド電極の2個の端部をグランド 端子にそれぞれ接続することにより、パッケージ側だけ でなく基板側においても入出力間が完全に分離され、電 磁結合がより一層低減され、帯域外減衰特性を一層改善 することができる。

d B以上の減衰特性が得られる。

【0011】さらに、本発明による弾性表面波フィルタ 装置は、入力側変換器および出力側変換器がそれぞれ形 成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納する 基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体と、導 電性材料から成るキャップ部材とを具え、前記パッケー ジ本体が、第1の側壁部に形成した第1の信号入力端子 及び第2の信号出力端子と、前記第1の側壁部と対向す

る第2の側壁部に形成した第2の信号入力端子及び第1 の信号出力端子と、第1のパッド形成面に設けた第1の 信号入力パッド及び第2の信号出力パッドと、第2のパ ッド形成面に設けた第2の信号入力パッド及び第1の信 号出力パッドと、前記基板収納空間の底面に形成され一 部が側壁部を経てパッケージ本体の外側面まで延在する 第1の導体層と、前記第1及び第2のパッド形成面にそ れぞれ形成され、側壁部を経て外側面まで延在して前記 第1及び第2の信号入力パッド並びに第1及び第2の信 号出力パッドをそれぞれ前記第1及び第2の信号入力端 10 子並びに第1及び第2の信号出力端子に接続する第2の 導体層と、上端面に形成した第3の導体層とを有し、前 記圧電性基板の第1及び第2の信号入力電極並びに第1 及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2の 信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッドに 接続し、前記第1及び第2の信号入力端子並びに第1及 び第2の信号出力端子を前記第1の導体層及び第3の導 体層から電気的に切り離したことを特徴とする。本発明 者が帯域外減衰特性についてさらに実験及び解析を進め た結果、第1及び第2の信号入力端子間及び信号出力端 子間のバランスが強く影響していることが判明した。す なわち、第1の信号入力端子及び信号出力端子をホット ラインに接続し第2の信号入力端子及び第2の信号出力 端子をアースラインに接続する場合、第2の信号入力端 子及び第2の信号出力端子はパッケージの導体層に接続 され、この導体層を介して外部接地ラインに接続され る。しかしながら、このような接続方法では、基板の信 号入力電極から信号入力端子までの抵抗成分、容量成分 及びリアクタンス成分が、第1の信号入力端子の経路と 第2の信号入力端子の経路において互いに相異してしま い、この結果、基板の信号入力電極から見た電気的特性 がバランスしなくなってしまう。これは信号出力側にお いても同様である。このため、本発明による弾性表面波 フィルタ装置では、第1及び第2信号入力端子及び第1 及び第2の信号出力端子を共に第1の導体層及びキャッ プ部材から電気的に切り離すように接続する。すなわち 第1及び第2の信号入力端子及び第1及び第2の信号出 力端子の全てをホット端子として接続する。このように 接続配置することにより、2個の信号入力ライン間及び 2個の信号出力ライン間の電気的特性が互いに等しくな り、適切なバランス性能が確保され、帯域外減衰特性を 大幅に改善することができる。

【0012】さらに、本発明による弾性表面波フィルタ 装置は、入力側変換器および出力側変換器がそれぞれ形成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納する 基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体と、導電性材料から成るキャップ部材とを具え、前記パッケージ本体が、第1の側壁部に形成した第1の信号入力端子及び第2の信号出力端子と、前記第1の側壁部と対向する第2の側壁部に形成した第2の信号入力端子及び第1

の信号出力端子と、第1のパッド形成面に設けた第1の 信号入力パッド及び第2の信号出力パッドと、第2のパ ッド形成面に設けた第2の信号入力パッド及び第1の信 号出力パッドと、前記基板収納空間の底面に形成され一 部が側壁部を経てパッケージ本体の外側面まで延在する 第1の導体層と、前記第1及び第2のパッド形成面にそ れぞれ形成され、側壁部を経て外側面まで延在して前記 第1及び第2の信号入力パッド並びに第1及び第2の信 号出力パッドをそれぞれ前記第1及び第2の信号入力端 子並びに第1及び第2の信号出力端子に接続する第2の 導体層と、上端面に形成した第3の導体層とを有し、前 記圧電性基板の第1及び第2の信号入力電極並びに第1 及び第2の信号出力電極をそれぞれ前記第1及び第2の 信号入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッドに 接続し、前記第1及び第2の外側壁部の、前記第1の信 号入力端子と第2の信号出力端子との間並びに第1の信 号出力端子と第2の信号入力端子との間に第1及び第2 のグランド端子をそれぞれ設け、これらグランド端子を 前記第1及び第3の導体層に接続し、前記第1及び第2 の信号入力端子並びに第1及び第2の信号出力端子を第 1の導体層から電気的に切り離したことを特徴とする。 このように構成することにより、パッケージ側における 電磁結合が防止されると共に2個の信号入力ライン及び 信号出力ラインにおける電気的特性のバランス性も確保 でき、帯域外減衰特性をさらに一層改善することができ る。

【0013】さらに、本発明による弾性表面波フィルタ 装置は、入力側変換器および出力側変換器がそれぞれ形 成されている圧電性基板と、この圧電性基板を収納する 基板収納空間を有し、ほぼ矩形のパッケージ本体と、導 電性材料から成るキャップ部材とを具え、前記パッケー ジ本体が、第1の側壁部に形成した第1の信号入力端子 及び第2の信号出力端子並びにこれら第1の信号入力端 子と第2の信号出力端子との間に形成した第1のグラン ド端子と、前記第1の側壁部と対向する第2の側壁部に 形成した第2の信号入力端子及び第1の信号出力端子並 びにこれら第2の信号入力端子と第1の信号出力端子と の間に形成した第2のグランド端子と、第1のパッド形 成面に設けた第1の信号入力パッド及び第2の信号出力 パッドと、第2のパッド形成面に設けた第2の信号入力 パッド及び第1の信号出力パッドと、前記基板収納空間 の底面に形成され一部が側壁部を経てパッケージ本体の 外側面まで延在する第1の導体層と、前記第1及び第2 のパッド形成面にそれぞれ形成され、側壁部を経て外側 面まで延在して前記第1及び第2の信号入力パッド並び に第1及び第2の信号出力パッドをそれぞれ前記第1及 び第2の信号入力端子並びに第1及び第2の信号出力端 子に接続する第2の導体層と、上端面に形成した第3の 導体層とを有し、前記圧電性基板の第1及び第2の信号 入力電極並びに第1及び第2の信号出力電極をそれぞれ 前記第1及び第2の信号入力パッド並びに第1及び第2 の信号出力パッドに接続し、前記第1及び第2の信号入 力端子、前記第1及び第2の信号出力端子並びに前記第 1及び第2のグランド端子を、前記パッケージ本体の弾 性表面波の伝播方向に沿う中心軸線及び弾性表面波の伝 播方向と直交する方向に沿う中心軸線に対してそれぞれ 対称になるように形成し、前記第1及び第2のグランド 端子を前記第1及び第3の導体層に直接接続したことを 特徴とする。上述したように、髙周波信号を処理する弾 性表面波フィルタ装置では、帯域外減衰特性を改善する ためには端子の配置形態についてもバランスさせること が好ましい。このように、パッケージ本体の全ての端子 をバランスするように配置することにより、減衰特性を 大幅に改善できる。特に本例において、4個の信号端子 を第1の導体層から電気的に切り離し、すなわち4個の 信号端子を接地ラインから電気的に切り離すように接続 すれば、圧電性基板の各電極からパッケージ本体の各信 号端子までの各信号経路の距離及び電気的特性をそれぞ れ等しく設定することができるので、入力側と出力側と の間のインピダンスを厳格に一致させることができる。 すなわち、電磁結合とインピダンス整合の両方の効果を 同時に達成でき、この結果帯域外減衰特性をさらに一層 改善することができる。

[0014]

【実施例】図1~図5は本発明による弾性表面波フィル タ装置の一例の構成を示すものであり、図1はキャップ 部材を除いてパッケージの内部を示す平面図、図2は外 観構成を示す斜視図、図3はパッケージ本体の構成を示 す分解斜視図、図4は図1の1-1線断面図、図5は図 1の11-11線断面図である。本例では、トランスバ 30 ーサル型の弾性表面波フィルタ装置について説明する。 図1に示すように、水晶、LiNbO₂のような圧電性 材料の圧電性基板1に入力側変換器2及び出力側変換器 3を形成し、入力側変換器2と出力側変換器3との間の 中間位置に細条状のシールド電極 4 を形成する。本例で は、入力側及び出力側変換器として一方向性変換器を用 いる。一方向性変換器は、正電極の電極指とこれと隣接 する負電極のの電極指との間に、これら電極指間の中間 位置から弾性表面波の伝播方向と反射の方向に偏位した 位置に浮き電極を配置した構成の変換器とする。従っ て、入力側変換器2で励振された弾性表面波の大部分が 出力側変換器3に向けて伝播し、入射した弾性表面波の 大部分が出力側変換器3により電気信号に変換される。 この圧電性基板 1 をパッケージ本体 1 0 内に収納支持す る。

【0015】パッケージ本体10はアルミナのような電気的絶縁材料で構成する。図3に示すように、このパッケージ本体10は3層構造体とし、底部層11、口の字状の中間層12及び口の字状の最上層13で構成する。尚、図2及び3において導体層を黒点で表示した領域で50

示す。底部層11には、第1及び第2の信号入力端子及び信号出力端子が形成される部分及びその近傍の部分を除いて第1の導体層14を形成する。中間層12はパッド形成部を構成するものであり、各ボンディングパッドを信号入力端子、信号出力端子及びグランド端子に接続するための第2の導体層15a~15fを形成する。そして、これら第2の導体層は外側面まで延在し、後述する端子を構成する導体層と電気的に接続する。最上層13には、その上端面の全面に亘って第3の導体層16を形成する。そして、底部層11、中間層12及び最上層13を焼成して一体物とする。パッケージ本体10の上

側には、コバールリング17及び導電性のキャップ部材

18を配置し、熔接によりパッケージ本体10に接合す

【0016】底部層11の互いに対向する2個の側面1 1 a 及び 1 1 b には端子を形成するための 1 1 個の溝 (片側の部分のみに符号を付す)を一定のピッチで形成 し、これら溝内に端子を構成する導体層19a~19k を形成する。尚、信号入力端子及び信号出力端子を構成 する導体層19d及び19hだけは第1の導体層14と 接続せず、これら4個の溝以外の全ての溝内の導体層は 第1の導体層14と電気的に接続する。また、中間層1 2の互いに対向する2個の側面12a及び12bにも同 様に端子を形成するため11個の溝を同一のピッチで形 成し、、これら溝内に端子を構成する導体層20a~2 0kを形成する。さらに最上層13の2個の側面13a 及び13トにも同様に端子を形成するため溝を同一のピ ッチで形成する。ただし、信号入力端子及び信号出力端 子を形成する部分には溝を形成せず間引くことする。さ らに、溝内に端子を構成する導体層21a~21iを形 成する。これら導体層21a~21iは第3の導体層1 6従ってキャップ部材18に電気的に接続する。さら に、底部層11の別の2個の側面11c及び11dにも グランド端子形成用の溝及び導体層を形成する。同様 に、中間層12の別の側面12c及び12dにもグラン ド端子形成用の溝及び導体層を形成し、最上層13の別 の側面にもグランド端子形成用の溝及び導体層を形成す

【0017】再び図1を参照する。圧電性基板1の入力側変換器2の正電極のバスバー2a(第1の信号入力電極)をボンデイングパッドを形成する導体層15aにボンデイングワイヤ22aにより接続し、シールド電極4の一端4aをボンデイングワイヤ22bを介して導体層15bに接続し、出力側変換器3の負電極のバスバー3b(第2の信号出力電極)をボンデイングワイヤ22cを介して導体層15cに接続する。同様に、入力側変換器2の負電極のバスバー2b(第2の信号入力電極)をボンデイングワイヤ22dを介して導体層15dに接続し、シールド電極4の他端4bをボンデイングワイヤ22eを介して導体層15eに接続し、出力側変換器3の

10

又は16の一方だけに接続され、或はこれら導体層のい ずれにも接続されていない場合、グランド端子30f及 び30nによりパッケージ本体全体について入出力間を 分離できず、従って電磁結合を十分に防止できないこと

が実験により判明している。このように構成することに より、2個のグランド端子30f及び30nによりパッ ケージ本体が信号入力側と信号出力側とにほぼ完全に分 離され、入出力間の電磁結合の発生を防止することがで

【0021】本例では、信号入力端子と信号出力端子と の間にグランド端子を配置して電磁結合を防止する構 成、及び基板の信号入力電極からパッケージ側の信号入 力端子までの2個の信号経路並びに基板の信号出力電極 からパッケージ側の信号出力端子までの2個の信号経路 を互いに同一に設定してインピダンス整合を確保する構 成の両方を具える弾性表面波フィルタ装置について説明 したが、勿論これらのうちの一方の構成だけを具える構 造であっても、帯域外減衰特性を十分に実用化できるま で改善することができる。

【0022】次に、端子間の相互配置形態について説明 する。図6は上述した実施例のパッケージ本体に形成し た端子の配置形態を示す線図である。入力側変換器と出 力側変換器との中間点を通り弾性表面波の伝播方向と直 交する方向に延在する中心軸線L、及び弾性表面波の伝 播方向の中心軸線 Li を基準にしてこれら中心軸 Li 及 びし、に対して対称になるように各端子を配置する。パ ッケージ本体の一方の側壁部に沿って図面の左側から右 側に向けて(表面弾性波の伝播方向に沿って)一定のピ ッチで3個のグランド端子G1, G2, G3 を配置し、 次に第1の信号入力端子Tii を配置し、さらに3個のグ ランド端子G, G, G, Eを配置し、次に第2の信号 出力端子 Ta を配置し、さらにグランド端子 Gr. G₈, G₉ を配置する。他方の側壁部には、同一のピッ チで図面の左側から右側に向いて順次グランド端子 G₁₀ , G₁₁ , G₁₂ 、第2の信号入力端子T₁₂ 、グランド 端子G13, G14, G15、第1の信号出力端子T61、グラ ンド端子Сго, Сго, Сго を配置する。また、これら2 個の側壁部間に位置する側壁部の中心軸線し、上にグラ ンド端子G19. G20 をそれぞれ配置する。

【0023】グランド端子G。及びGii は中心軸線 Lii 上に配置する。このように端子を配置形成することによ り、信号入力端子及び信号出力端子Tii, Tii, Tii, Ta2 が2本の中心軸線に対して対称的に配置され、グラ ンド端子についても2本の中心軸線に対して対称的に配 置されることになる。この結果、信号流に対してバラン スした配置形態を得ることができる。また、前述したよ うに、2個の信号入力端子並びに2個の信号出力端子を 第1の導体層から電気的に切り離すことにより、第1の 信号入力端子から第1の信号入力電極までの経路と第2 50 の信号入力端子から第2の信号入力電極までの経路が互

正電極のバスバー3a (第1の信号出力電極)をボンデ イングワイヤ22fを介して導体層15fに接続する。 【0018】図2はパッケージ本体10の外側面に形成 される端子の配置形態を示す。矢印aで示す弾性表面波 の伝播方向と平行な側面10aに沿って一定のピッチで 11個の端子が形成され、これら端子のうち9個の端子 30a~30c、30e~30g、30i~30kはグ ランド端子とし、端子30dは第1の信号入力端子と し、端子30hは第2の信号出力端子とする。また側面 10 bにもグランド端子30 lを形成する。尚、パッケ 10 ージ本体10の側面10aと基板をはさんで対向する側 面10cにも側面10aと同一のピッチ及び配置形態で 信号入力端子、信号出力端子及びグランド端子を形成す る。また同様に、側面10bと対向する側面10dにも 1個のグランド端子を形成する。尚、外側面10d及び 10 c にも一定のピッチで複数個のグランド端子を形成 することができる。

【0019】図4は弾性表面波フィルタ装置を図1の1 - I 線で切って示す断面図である。第1の信号入力端子 30 d は 導体層 15 a 及びボンデイングワイヤ 22 a を 20 介して入力側変換器2の正電極のバスバー2a(第1の 信号入力電極) に接続し、導体層14及び導体層16か ら電気的に分離する。同様に、第2の信号入力端子30 mも、導体層15b及びボンデイングワイヤ22dを介 して入力側変換器2の負電極のバスバー2b (第2の信 号入力電極)に接続し、導体層14及び導体層16から 電気的に分離する。尚、2個の信号出力端子も同様に出 力側変換器3の正電極及び負電極のバスバー (第1及び 第2の信号出力電極)にだけ接続し、導体層14及び1 6から電気的に分離する。このように構成すれば、パッ ケージ側の第1の信号入力端子30dから基板側の第1 の信号入力電極までの距離と第2の信号入力端子から第 2の信号入力電極までの距離を互いに等しくすることが でき、信号入力側の2個の信号経路間の電気的バランス を確保できる。尚、信号出力側については図示していな いが、信号入力側と同様に配置することができ、従って 信号出力側の2個の信号経路間においても電気的バラン スを確保することができる。

【0020】図5は弾性表面波フィルタ装置を図1の1 I-II線で切って示す線図的断面図である。グランド 40 端子30 f は導体層 1 5 b 及びボンデイングワイヤ22 bを介してシールド電極4の一端に接続すると共に導体 層14及び16にも直接接続する。同様に、グランド端 子30 f と対向位置する別のグランド端子30 n も、導 体層15e及びボンデイングワイヤ22eを介してシー ルド電極4の他端に接続すると共に導体層14及び16 にも直接接続する。ここで、グランド端子は外部回路を 介して基準電位(アース)に接続される端子であり、全 てのグランド端子は導体層14及び16に直接接続する ものとする。尚、この場合、グランド端子が導体層14

いに等しくなると共に2個の信号出力経路も互いに等しくなるので、この構成と上記端子配置形態とを組み合せることにより、信号処理のバランスを一層改善することができ、この結果帯域外減衰特性を大幅に向上させることができる。

【0024】図7は本発明を共振器型の弾性表面波フィ ルタ装置に適用した例を示す。図7aはキャップ部材を 取り除いて内部構造を示す平面図、図7bは端子の配置 形態を示す斜視図である。 圧電性基板 40上に入力側変 換器41及び出力側変換器42をこれら共振器間で定在 10 波が形成されるように配置する。入力側変換器 4 1 と隣 接するように第1の反射器43を形成し、出力側変換器 42と隣接するように第2の反射器44を形成する。入 力側変換器41の正電極のバスバーをボンデイングワイ ヤ45を介して第1の信号入力パッド46に接続し負電 極のバスバーをボンデイングワイヤ47を介して第2の 信号入力パッド48に接続する。同様に、出力側変換器 42の正電極のバスバーをボンデイングワイヤ49を介 して第1の信号出力パッド50に接続し負電極のバスバ ーをボンデイングワイヤ51を介して第2の信号出力パ ッド52に接続する。尚、パッケージ本体はトランスバ ーサル型と同様に三層構造とし、パッドとパッケージ本 体の側壁部に形成した端子との間の接続は上述した実施 例のもの同一とする。

【0025】第1の信号入力パッド46を導体層を介し て第1の信号入力端子53に接続し、第2の信号入力パ ッド48を導体層を介して第2の信号入力端子54に接 続する。同様に、第1の信号出力パッド50を導体層を 介して第1の信号出力端子55に接続し、第2の信号出 カパッド52を導体層を介して第2の信号出力端子56 30 に接続する。共振型の弾性表面波フィルタ装置の場合、 基板側においては入力側変換器と出力側変換器との間の 電磁結合を利用して定在波を発生させるため、基板側に おいては電磁結合が素子性能に悪影響を及ぼすことはな い。しかしながら、パッケージ側において、信号入力系 と信号出力系との間で電磁結合が生ずると帯域減衰特性 が大幅に悪化してしまう。このため、本例では、第1の 信号入力端子53と第2の信号出力端子56との間及び 第2の信号入力端子54と第1の信号出力端子55との 間にグランド端子57及び58をそれぞれ設け、前述し た実施例と同様に、これらグランド端子57及び58を 圧電性基板40の下側に位置する第1の導体層(図示せ ず)及び第3の導体層(図示せず)に直接接続する。ま た、信号入力端子及び信号出力端子が形成されている側 壁部間に位置する別の2個の側壁部にもそれぞれ2個の グランド端子59,60及び61,62を設ける。この ように、グランド端子を適切に配置することにより、パ ッケージ側における電磁結合を有効に防止でき、帯域外 減衰特性を大幅に軽減できる。尚、この共振型の弾性表 面波フィルタ装置においても、トランスバーサル型の弾

14

性表面波フィルタ装置と同様に、グランド端子は第1の 導体層及び第3の導体層に直接接続する必要がある。

【0026】また、共振型の弾性表面波フィルタ装置もトランスバーサル型の弾性表面波フィルタ装置と同様に、4個の信号端子の全てを第1導体層すなわちグランド端子から電気的に分離すれば、バランス性能を確保する上で極めて有効である。

【0027】図8は本発明を別の共振型の弾性表面波フ ィルタ装置に適用した例を示す。本例では、圧電性基板 60上に入力変換器61及び出力側変換器62を弾性表 面波の伝播方向と直交する方向に並置する。これら入力 側変換器61及び出力側変換器62の両側に第1及び第 2の反射器63及び64をそれぞれ配置する。入力側変 換器61のバスバー61aをボンデイングワイヤを介し て第1の信号入力パッド65に接続し、出力側変換器の 正電極のバスバー62aをボンデイングワイヤを介して 第1の信号出力パッドに接続する。入力側変換器の負電 極のバスバーと出力側変換器の負電極のバスバーは共用 するものとし、このバスバーをボンデイングワイヤを介 して第2の信号入力パッド67及び第2の信号出力パッ ド68にそれぞれ接続する。これら第1及び第2の信号 入力パッド並びに第1及び第2の信号出力パッドは、前 述した実施例と同様に、パッケージ本体の外側面に形成 した第1及び第2の信号入力端子69及び70並びに第 1及び第2の信号出力端子71及び72にそれぞれ接続 する。そして、第1の信号入力端子69と第2の信号出 力端子72との間に第1のグランド端子73並びに第1 の信号出力端子71と第2の信号入力端子70との間に 第2のグランド端子74をそれぞれ形成し、これらグラ ンド端子を同様に第1及び第3の導体層に直接接続す る。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば信号入力端子と信号出力端子との間にグランド端子を接続し、これらグランド端子を第1及び第2の導体層にそれぞれ接続しているので、パッケージ本体において信号入力側と信号出力側とが2個のグランド端子によって電気的に分離され、信号入出力間の電磁結合を防止することができる。この結果帯域外減衰特性が大幅に改善され、弾性表面波フィルタ装置をプリント基板に実装した場合別のシールド手段を用いることなく良好な信号処理を行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による弾性表面波フィルタ装置の一例の 構成を示す線図的平面図である。

【図2】パッケージ本体の端子の配置形態を示す斜視図である。

【図3】パッケージ本体の構造を説明する分解斜視図である。

【図4】図1に示す弾性表面波フィルタ装置の1-1線

断面図である。

【図5】図1に示す弾性表面波フィルタ装置の I I - I I 線断面図である。

【図6】端子の配置形態を示す模式図である。

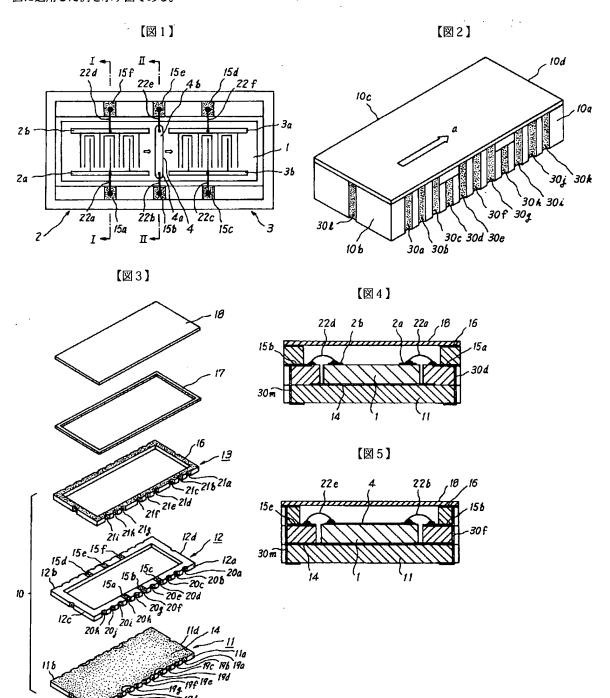
【図7】本発明を共振器型の弾性表面波フィルタ装置に 適用した例を示す図である。

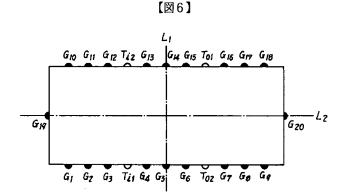
【図8】本発明を別の共振器型の弾性表面波フィルタ装置に適用した例を示す図である。

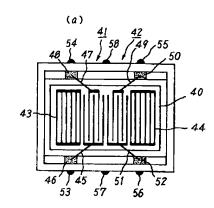
*【符号の説明】

1 圧電性基板, 2 入力側変換器, 3 出力側変換器, 4 シールド電極, 10 パッケージ本体, 14 第1の導体層, 15a~15f 第2の導体層, 16 第3の導体層, 18 キャップ部材, 30d 第1の信号入力端子, 30h 第2の信号出力端子, 30a~30c, 30e~30g, 30i~30k グランド端子

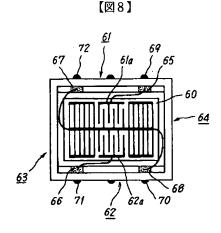
16

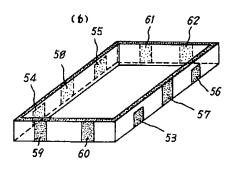






【図7】





【手続補正書】

【提出日】平成7年4月25日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【0003】トランスバーサル型の弾性表面波フィルタ 装置は、挿入損失が比較的小さく、しかも良好な周波数 特性が得られるため、移動体通信をはじめとし、種々の 通信システムに利用されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】本発明者が帯域減衰特性について種々の実験及び解析を行った結果、パッケージにおける入出力間の電磁結合作用が帯域外減衰特性に強く影響していることが判明した。すなわち、パッケージ本体の側壁部に形

成した信号入力端子と信号出力端子とが接近するとこれ ら端子間に電磁結合が生じてしまい、直ちに帯域外減衰 特性が悪化してしまう。この際、信号入力端子と信号出 力端子との間の距離を大きくすれば、電磁結合の影響を 軽減することができる。しかしながら、これら端子間の 距離の設定には限界があり、また、バランスの点からも 限界がある。このため、本発明では、信号入力端子と信 号出力端子との間に接地されるべきグランド端子を配置 し、このグランド端子により端子間に電磁結合が生ずる のを防止する。この場合、信号入力端子と信号出力端子 との間に単にグランド端子を配置しただけではパッケー ジ全体の電磁結合を十分防止することができない。この ため、本発明では、互いに対向する側壁部上に形成した 信号入力端子と信号出力端子との間にグランド端子を配 置し、このグランド端子を圧電基板の下側に位置する第 1の導体層及び圧電性基板の上側に位置するキャップ部 材の両方に電気的に接続する。このようにグランド端子 を形成することにより、圧電性基板の下側に位置する第 1の導体層及び基板の上側に位置するキャップ部材も2 個のグランド端子によって入出力間が電気的に分離され 圧電性基板を収納するパッケージ全体が2個のグランド 端子により入力側と出力側とにほぼ完全に分離され、パッケージにおける電磁結合が大幅に減少し、帯域外減衰 特性を大幅に改善することができる。この結果、プリント基板に実装した場合、シールドプレート等の外部シールド手段を用いることなくイメージ周波数域において6 0 d B以上の減衰特性が得られる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

[0014]

【実施例】図1~図5は本発明による弾性表面波フィル タ装置の一例の構成を示すものであり、図1はキャップ 部材を除いてパッケージの内部を示す平面図、図2は外 観構成を示す斜視図、図3はパッケージ本体の構成を示 す分解斜視図、図4は図1の1-1線断面図、図5は図 1の I I - I I 線断面図である。本例では、トランスバ ーサル型の弾性表面波フィルタ装置について説明する。 図1に示すように、水晶、LiNbO:のような圧電性 材料の圧電性基板1に入力側変換器2及び出力側変換器 3を形成し、入力側変換器2と出力側変換器3との間の 中間位置に細条状のシールド電極 4 を形成する。本例で は、入力側及び出力側変換器として一方向性変換器を用 いる。一方向性変換器は、正電極の電極指とこれと隣接 する負電極のの電極指との間に、浮き電極を配置した既 知の構成の変換器とする。従って、入力側変換器2で励 振された弾性表面波の大部分が出力側変換器 3 に向けて 伝播し、入射した弾性表面波の大部分が出力側変換器3 により電気信号に変換される。この圧電性基板 1 をパッ ケージ本体10内に収納支持する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】底部層11の互いに対向する2個の側面11a及び11bには端子を形成するための11個の溝(片側の部分のみに符号を付す)を一定のピッチで形成し、これら溝内に端子を構成する導体層19a~19kを形成する。尚、信号入力端子及び信号出力端子を構成する導体層19d及び19hだけは第1の導体層14と接続せず、これら4個の溝以外の全ての溝内の導体層14と電気的に接続する。また、中間層12の互いに対向する2個の側面12a及び12bにも同

様に端子を形成するため11個の溝を同一のピッチで形成し、、これら溝内に端子を構成する導体層20a~20kを形成する。さらに最上層13の2個の側面13a及び13bにも同様に端子を形成するため溝を同一のピッチで形成する。ただし、信号入力端子及び信号出力端子を形成する部分には溝を形成せず間引くこととする。さらに、溝内に端子を構成する導体層21a~21iは第3の導体層16従ってキャップ部材18に電気的に接続する。さらに、底部層11の別の2個の側面11c及び11dにもグランド端子形成用の溝及び導体層を形成する。同様に、中間層12の別の側面12c及び12dにもグランド端子形成用の溝及び導体層を形成し、最上層13の別の側面にもグランド端子形成用の溝及び導体層を形成し、最上層13の別の側面にもグランド端子形成用の溝及び導体層を形成する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】図4は弾性表面波フィルタ装置を図1の1 - 1線で切って示す断面図である。第1の信号入力端子 30dは導体層15a及びボンデイングワイヤ22aを 介して入力側変換器2の正電極のバスバー2a(第1の 信号入力電極) に接続し、導体層14及び導体層16か ら電気的に分離する。同様に、第2の信号入力端子30 mも、導体層15d及びボンデイングワイヤ22dを介 して入力側変換器2の負電極のバスバー2b (第2の信 号入力電極)に接続し、導体層14及び導体層16から 電気的に分離する。尚、2個の信号出力端子も同様に出 力側変換器3の正電極及び負電極のバスバー(第1及び 第2の信号出力電極)にだけ接続し、導体層14及び1 6から電気的に分離する。このように構成すれば、パッ ケージ側の第1の信号入力端子30dから基板側の第1 の信号入力電極までの距離と第2の信号入力端子から第 2の信号入力電極までの距離を互いに等しくすることが でき、信号入力側の2個の信号経路間の電気的バランス を確保できる。尚、信号出力側については図示していな いが、信号入力側と同様に配置することができ、従って 信号出力側の2個の信号経路間においても電気的バラン スを確保することができる。

【手続補正6】

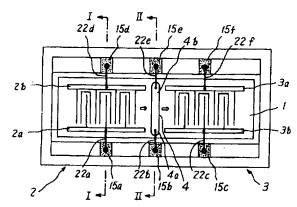
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正内容】

【図1】



【手続補正7】

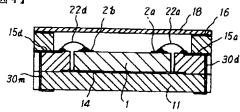
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正内容】

【図4】



【手続補正8】

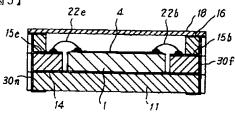
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】



【手続補正9】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

【補正内容】

【図8】

